



■ 產品說明

本機是針對LED封裝後之測試，以半自動化之設備增加測試效率，進行LED測試，並根據測試結果加以分級，顯示在螢幕上，操作者根據顯示之級別，手動將之取放於該級別之收納盒內。

■ 適用產品

封裝後LED，包含一般型與高效率型

■ 規格說明

- ① 可量測IR、VF、VZ、LM、MW、 λ_d 、 λ_p 、Cie-X、Cie-Y、HW、Purity、色溫、演色性指數。
- ② 可依需求設定分類條件
- ③ 積分球尺寸可依客戶需要製作